

Białystok, 26.05.2023

Rozeznanie rynkowe

na zakup usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testów wewnętrznych oraz testowych sprzedaży do klientów

na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „System EOS - innowacja dla biur” o numerze umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0058/21-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:

Sisotech Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku adres: ul. Leśna Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowość Białystok wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000833651

II. Miejsce i termin składania rozeznania :

Prosimy o przesłanie Państwa cenników (na wzorze będącym Załącznikiem nr 1) na adres mailowy office@sisotech-research.com do dnia 31.05.2023.

W tytule wiadomości e-mail podając: „**Cennik na zakup usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testów wewnętrznych oraz testowych sprzedaży do klientów**”.

III. Przedmiot rozeznania rynkowego (zamówienia):

Kod CPV: 73300000-5

Pełna nazwa:

Projekt i realizacja badań oraz rozwój

A) Usługa wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS - testy wewnętrzne

Element rozeznania rynkowego	Specyfikacja:
------------------------------	---------------

Zebrań dokumentacji technicznej i przygotowanie dokumentacji wykonawczej	- Dokumentacja PCB w formacie GERBER i PDF
Przygotowanie obrabiarki CNC pod projekt obudowy (program)	- Przygotowanie programu CNC frezowania obudowy bez ekranu, na podstawie projektu obudowy - Przygotowanie programu CNC frezowania obudowy z ekranem, na podstawie projektu obudowy
Wykonanie obudów	- Frezowanie obudów bez ekranu - Frezowanie obudów z ekranem
Uzbrojenie maszyny pick & place	- Umieszczenie dostarczonych komponentów, w maszynie pick & place
Montaż elementów na płytach PCB	- Montaż elementów na laminacie PCB, zgodnie z dokumentacją
Przeprowadzenie testów oraz wgranie oprogramowania testowego na prototypy	- Zaprogramowanie jednostki centralnej (CPU) - Przeprowadzenie testów zgodnie z dostarczonymi scenariuszami
Montaż prototypów w obudowie	- Umieszczenie płyty PCB w obudowie, oraz montaż śrub mocujących
Pakowanie	- Pakowanie gotowych urządzeń w pudełko

WW. usługi (w ramach punktu "A") zostaną wykonane w celu przygotowania następującej liczby prototypów na komponentach dostarczonych przez Sisotech Sp. z o.o.:

- EOS Box od 1 do 4 sztuk prototypów
- EOS 100 od 1 do 3 sztuk prototypów
- EOS Box Home Office od 1 do 3 sztuk prototypów.

B) Usługa wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testowych sprzedaży do klientów

Element rozeznania rynkowego	Specyfikacja:
Wykonanie obudów	- Frezowanie obudów bez ekranu - Frezowanie obudów z ekranem
Uzbrojenie maszyny pick & place	- Umieszczenie dostarczonych komponentów, w maszynie pick & place
Montaż elementów na płytach PCB	- Montaż elementów na laminacie PCB, zgodnie z dokumentacją
Przeprowadzenie testów oraz	- Zaprogramowanie jednostki centralnej (CPU)

wgranie oprogramowania testowego	- Przeprowadzenie testów zgodnie z dostarczonymi scenariuszami
Montaż urządzenia w obudowie	- Umieszczenie płyty PCB w obudowie, oraz montaż śrub mocujących
Pakowanie	- Pakowanie gotowych urządzeń w pudełko

WW. usługi (w ramach punktu "B") zostaną wykonane w celu przygotowania następującej liczby prototypów na komponentach dostarczonych przez Sisotech Sp. z o.o.:

- EOS Box od 1 do 5 sztuk prototypów
- EOS 100 od 1 do 5 sztuk prototypów
- EOS Box Home Office od 1 do 10 sztuk prototypów.

Dodane wartości wykonania poszczególnych ilości prototypów mają charakter poglądowy. Finalna liczba wykonania prototypów, zostanie określona w zamówieniu, po wyborze Wykonawcy.

IV. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie rozeznania cenowego jest: Pan Wiktor Sienkiewicz tel. 609 023 353 lub e-mail: office@sisotech-research.com

Załącznik nr 1 - do **Rozeznania rynkowego na zakup usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testów wewnętrznych oraz testowych sprzedaży do klientów**

I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:

Sisotech Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku adres: ulica Leśna Polana 10, kod pocztowy 15-575 miejscowość Białystok wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000833651

II. Dane podmiotu przygotowującego cennik

Nazwa.....
Siedziba.....
Nr telefonu:
Dane rejestrowe NIP lub nr KRS.....

Cennik naszej firmy w zakresie przedmiotu rozeznania rynkowego przedstawia się następująco:

A) w zakresie: Usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS - testy wewnętrzne.

Nazwa urządzenia	Specyfikacja	Cena wykonania usługi zgodnie ze specyfikacją, ujętą w punkcie III.A z rozeznania rynkowego
Zebranie dokumentacji technicznej i przygotowanie dokumentacji wykonawczej	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentacja PCB w formacie GERBER i PDF	
Przygotowanie obrabiarki CNC pod projekt obudowy (program)	<ul style="list-style-type: none">- Przygotowanie programu CNC frezowania obudowy bez ekranu, na podstawie projektu obudowy- Przygotowanie programu CBC frezowania obudowy z ekranem, na podstawie	

	projektu obudowy	
Wykonanie obudów	<ul style="list-style-type: none"> - Frezowanie obudów bez ekranu - Frezowanie obudów z ekranem 	
Uzbrojenie maszyny pick & place	<ul style="list-style-type: none"> - Umieszczenie dostarczonych komponentów, w maszynie pick & place 	
Montaż elementów na płytach PCB	<ul style="list-style-type: none"> - Montaż elementów na laminacie PCB, zgodnie z dokumentacją 	
Przeprowadzenie testów oraz wgranie oprogramowania testowego na prototypy	<ul style="list-style-type: none"> - Zaprogramowanie jednostki centralnej (CPU) - Przeprowadzenie testów zgodnie z dostarczonymi scenariuszami 	
Montaż prototypów w obudowie	<ul style="list-style-type: none"> - Umieszczenie płyty PCB w obudowie, oraz montaż śrub mocujących 	
Pakowanie	<ul style="list-style-type: none"> - Pakowanie gotowych urządzeń w pudełko 	
SUMA		

B) w zakresie: Usługi wykonania finalnych prototypów urządzeń EOS na potrzeby testowych sprzedaży do klientów

Nazwa urządzenia	Specyfikacja	Cena wykonania usługi zgodnie ze specyfikacją, ujętą w punkcie III.B z rozszkolenia rynkowego
Wykonanie obudów	<ul style="list-style-type: none"> - Frezowanie obudów bez ekranu - Frezowanie obudów z ekranem 	
Uzbrojenie maszyny pick & place	<ul style="list-style-type: none"> - Umieszczenie dostarczonych komponentów, w maszynie pick & place 	
Montaż elementów na płytach PCB	<ul style="list-style-type: none"> - Montaż elementów na laminacie PCB, zgodnie z dokumentacją 	
Przeprowadzenie testów oraz wgranie oprogramowania testowego	<ul style="list-style-type: none"> - Zaprogramowanie jednostki centralnej (CPU) - Przeprowadzenie testów zgodnie z dostarczonymi scenariuszami 	

Montaż urządzenia w obudowie	- Umieszczenie płyty PCB w obudowie, oraz montaż śrub mocujących	
Pakowanie	- Pakowanie gotowych urządzeń w pudełko	
SUMA		

Data:

Podpis